

2023年第六届电子与电气工程技术国际会议

由东南大学主办的2023年第六届电子与电气工程技术国际会议 (EEET 2023) 将于2023年12月1日-12月3日在中国南京市举行。EEET国际会议, 一年一届, 旨在为世界各地的研究人员、工程师、学者和专业人士提供一个展示电子与电气工程方面相关研究成果的活动平台。此次大会, 参与者可以交流新观点、借鉴实用经验、建立业务或研究的关系和寻找未来的全球合作伙伴。我们诚邀全世界电子与电气工程前沿领域的教授、研究学者、学术科学家等加入并提交论文。从2018年开始, EEET 会议文章均被EI核心和SCOPUS检索。

www.eeet.org

2023年12月1-3日 | 中国 南京

会议历史

EEET 2018 | 天津, 中国 | ISBN: 978-1-4503-6541-3
EEET 2019 | 檳城, 马来西亚 | ISBN: 978-1-4503-7214-5
EEET 2020 | 北九州, 日本 | ISBN: 978-1-4503-8756-9
EEET 2021 | 南京, 中国 | ISBN: 978-1-4503-8516-9
EEET 2022 | 北京, 中国 | ISBN-13: 979-8-3503-2042-8

本届会议出版

1. IEEE CPS会议论文集, 提交到IEEE Xplore审核收录, 并提交到Ei Compendex和Scopus等知名数据库审核检索。
2. 国际期刊-《国际电工电子工程与电信杂志》(IJEETC, ISSN: 2319-2518), 被Scopus、谷歌学术等收录。

特刊: Sensors (ISSN: 1424-8220) (IF: 3.9, Citescor: 6.8), 由Scopus, SCIE (Web of Science), PubMed, Embase, Ei Compendex, Inspec等检索

主讲嘉宾



徐立军教授, 北京航空航天大学
北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院院长,
IEEE会士



孙小卫教授, 南方科技大学
俄罗斯工程院外籍院士
OSA, SPIE, SID, IoP会士, H-index:71

征稿主题:

Track 1: 雷达成像与信息提取
Track 2: 自旋电子学材料、器件及应用
Track 3: 柔性电子与智能系统材料、器件与应用
Track 4: 纳米材料及电子器件

其他主题:
电子学、电力工程、控制和计算机系统、电信工程、计算机工程、影像与传感器工程

更多信息请访问: <http://www.eeet.org/cfp.html>

委员会

荣誉主席

杨五强, 曼彻斯特大学
张瑞, 香港中文大学(深圳)

大会主席

雷威, 东南大学
Mohd Zaid Abdullah, 马来西亚理科大学

大会联合主席

牛萍娟, 天津工业大学
徐立军, 北京航空航天大学

程序主席

Jose A. Gnechchi, 墨西哥国家技术学院
潘丽坤, 华东师范大学
马艺馨, 上海交通大学
肖朝霞, 天津工业大学

当地组织主席

赵志伟, 东南大学

出版主席

李青, 东南大学
马建国, 北京航空航天大学

宣传主席

Rini Nur Hasanah, 布拉维贾亚大学
Farhad Shahnia, 莫道克大学

国际指导委员会

Hirohide Haga, 同志社大学
钟景, 北京航空航天大学

重要日期

截稿日期: 2023年11月15日

加入我们

投稿方式:
1. 扫码投稿:
2. 邮箱投稿: eeet@siit.ac.cn



联系方式

联系人: 刘老师
电话: +86-18000595361 (周一到周五, 9:30-18:00)
会议邮箱: eeet@siit.ac.cn
网址: <http://eeet.org/>

关注我们



1. 最佳报告奖
3. 最佳论文奖: 1000CNY



信息显示与可视化国际合作联合实验室
Joint International Research Laboratory
of Information Display and Visualization

